



Omschrijving: Voor het hijsen van de behuizing samen met het opbouw bekabelingsframe MCU van 200 mm hoogte. Direct gemonteerd op het behuizingsframe, de MCU is daarmee vrij van spanningen. 300 mm hoge MCU's moeten separaat gehesen worden.

Verpakkingseenheid: 4 spindels met hijsogen volgens DIN 580 norm.

Item nr.
MCUK04